旭軟電子科技股份有限公司

Sunflex Tech Co., Ltd.

法說會

2024/12/23

免責聲明

- 本簡報及同時發布之相關訊息內容，由旭軟電子提供，其中包含營運成果、財務狀況與業務發展等內容。使用者在閱讀簡報資訊同時，應參考本公司向主管機關所申報公開的各項財務業務訊息，我們會盡力確保簡報內容的正確性、完整性與精準度，但本公司並不保證所有資料皆準確無誤，簡報公開後，我們亦不負責有因情事變更而即時修正相關內容義務。

- 本文件可能包含前瞻性陳述，任何非歷史性資料，包括公司經營策略、營運計畫與未來展望等皆屬前瞻性陳述範疇，該等陳述係基於本公司對未來營運之假設，及不確定之因素如: 政治法規、經濟、市場等因素所改變等，故實際經營結果可能與該等陳述有重大差異。

- 本文件不得視為買賣有價證券或其他金融商品的要約或要約之引誘。

Agenda

01 公司簡介	02 產品應用
03 營運績效	04 未來展望

公司簡介 (股票代碼:3390)

成立
1998年

董事長
林永寶

台灣桃園
大陸深圳

月產能
50KM2

資本額
NTD 6.87億

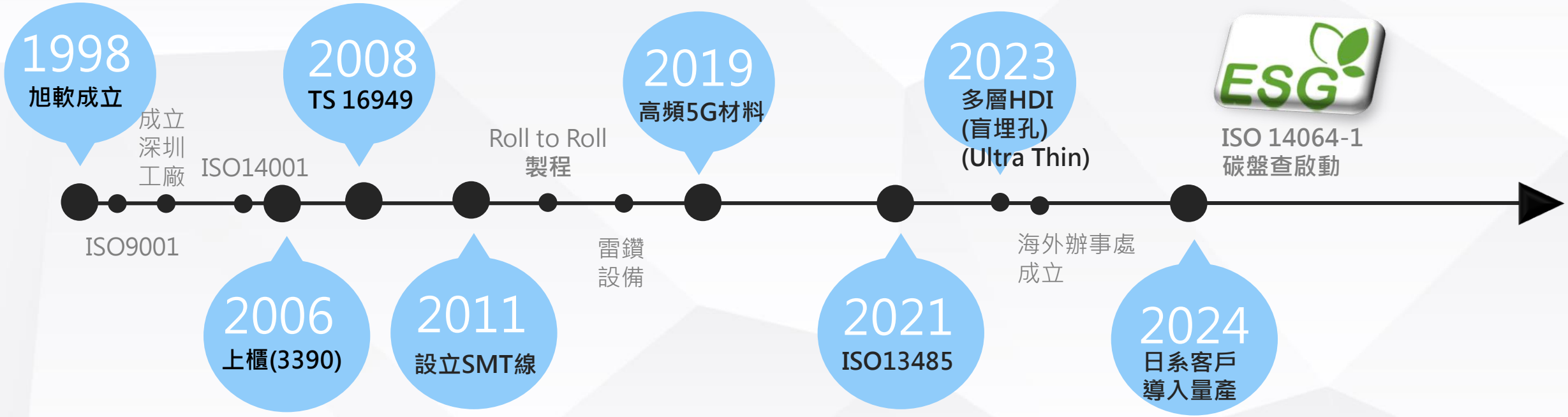
軟性印刷電路板(1~6層)

薄硬板 (1~2層)

員工人數
400位

最大股東
鉅祥(股)2476
(持有14.42%)

公司沿革

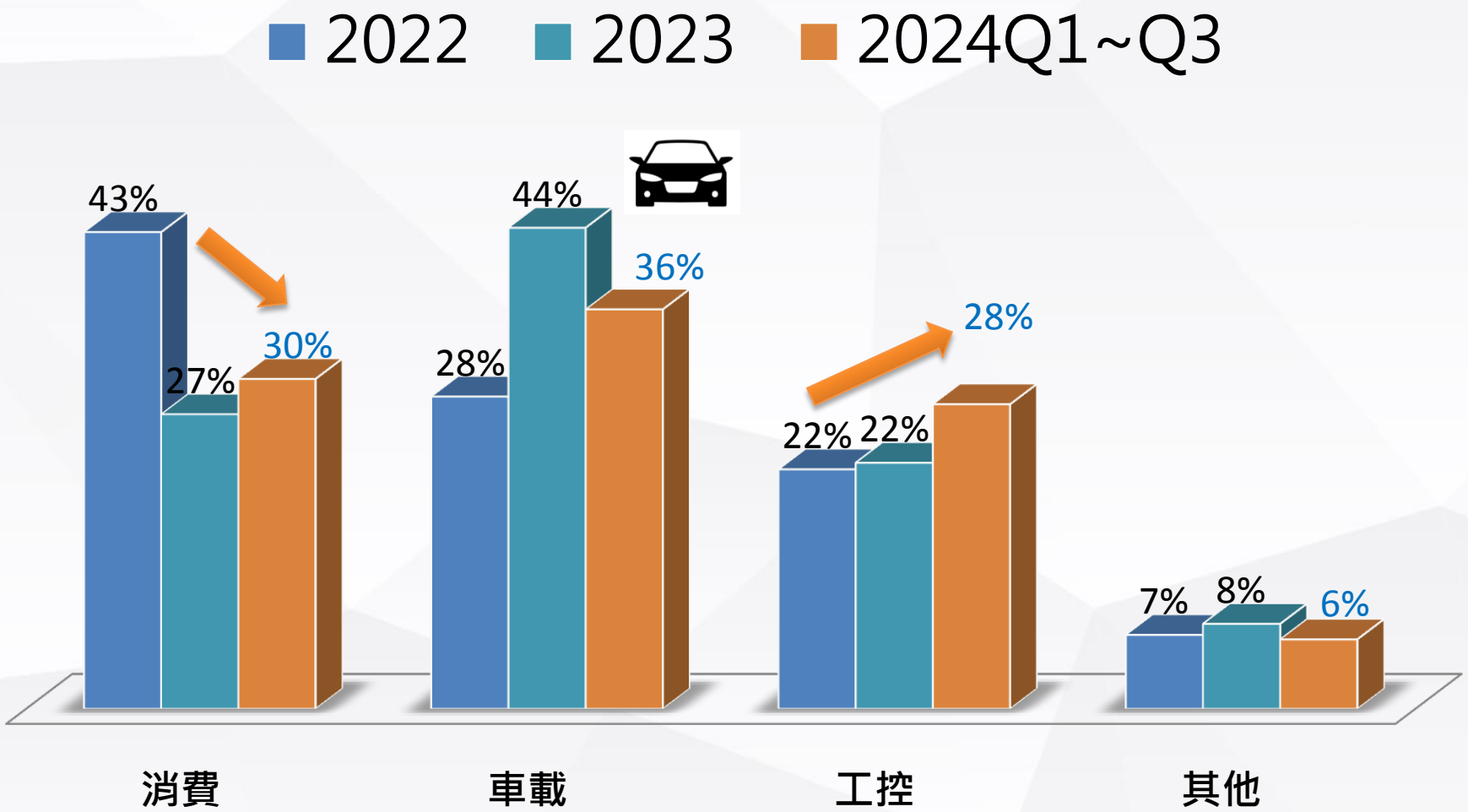


公司成立 → 募資擴大經營 → 跨入車載領域 → 全製程服務 → 順應市場趨勢 → 跨入醫療產品 → 高端FPC → 海外市場佈局 → ESG碳盤查

Agenda

01 公司簡介	02 **產品應用**
03 營運績效	04 未來展望

產品應用

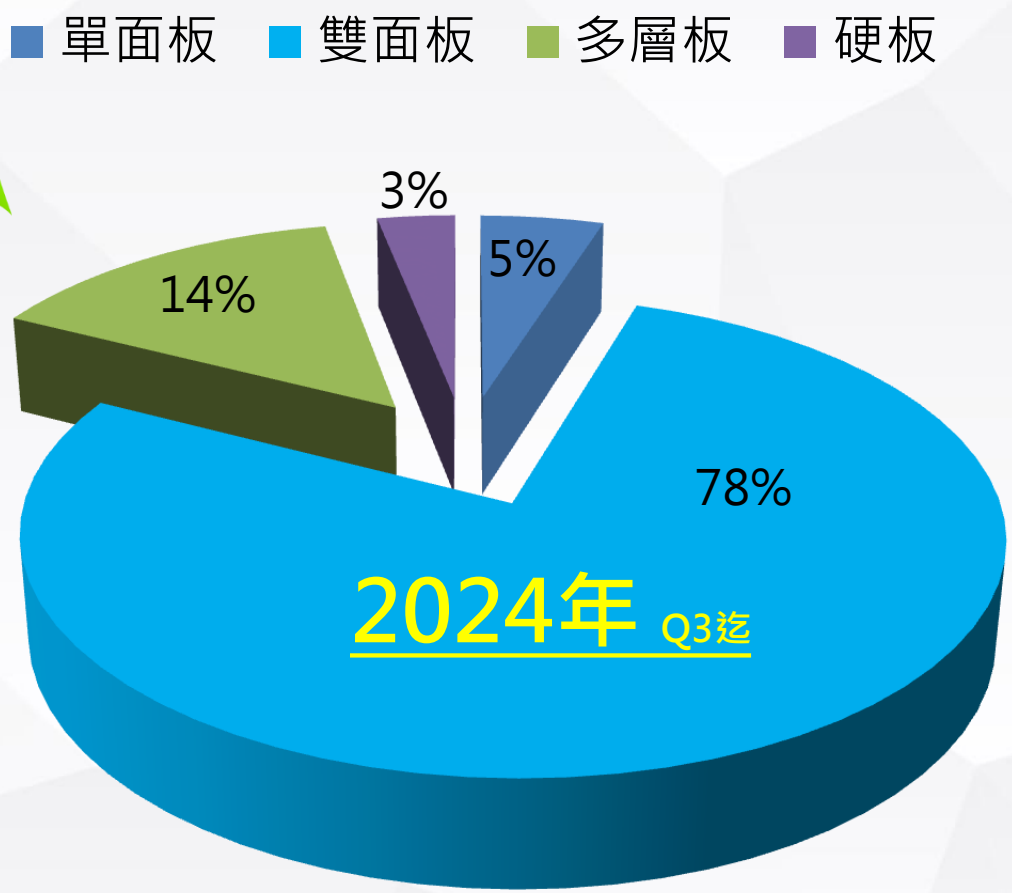


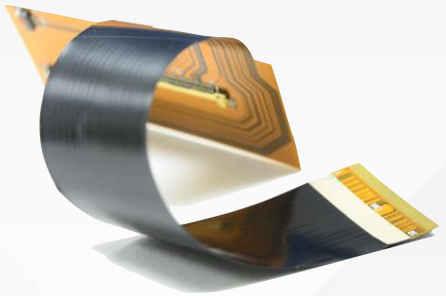
產品比重

產品組合(百萬)/營收占比	2022	%	2023	%	2024Q3迄	%
LED light bar	3	0.4%	1	0.1%	1	0.1%
LCM 模組	441	44.4%	469	58.0%	365	56.4%
觸控面板	34	3.4%	36	4.5%	27	4.3%
主板周邊組裝	497	50.0%	282	34.9%	241	37.2%
其他	18	1.8%	20	2.5%	13	2.0%
合計	993	100.0%	808	100.0%	647	100.0%

電路板層數比重

多層板 (3~6層)
2025年提升至
15~20%





Agenda

01 公司簡介	02 產品應用
03 營運績效	04 未來展望

歷年營收獲利

單位: NT$

年	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 Q3迄
營業收入(億)	10.8	7.2	6.6	9.0	9.9	8.1	6.5
毛利率(%)	12.7	7.5	0.2	18.6	13.0	18.5	19.04
稅後獲利(億)	0.82	(0.43)	(1.24)	0.33	0.77	0.69	0.81
EPS	1.22	(0.63)	(1.83)	0.48	1.13	1.00	1.17

歷年EPS & 配息

年	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 Q3迄
EPS	0.06	1.22	(0.63)	(1.83)	0.48	1.13	1.00	1.17
股息	1	1.1	0.5	0.2	0.38	0.68	0.7	-

財務結構

期別	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 Q3迄
流動比率	300	235	214	184	191	211	244	507
速動比率	262	206	190	167	168	193	228	464
負債比率	28	37	40	46	45	41	36	16

Agenda

01 公司簡介	02 產品應用
03 營運績效	04 **未來展望**

Thank you!